



关于组织评选“首届集成电路产业联盟创新奖”的通知

集成电路产业技术创新战略联盟及各专业联盟成员单位：

为鼓励创新、引导并加强产业链合作、加速创新成果产业化，营造集成电路全产业链合作发展的良好局面，集成电路产业技术创新战略联盟（以下简称“联盟”）拟举办“首届集成电路产业联盟创新奖”评选活动。

联盟设奖重点在于鼓励技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现产业联盟倡导全产业合作的理念。为此设立技术创新奖、成果产业化奖、产业链合作奖以及突出贡献奖等四个奖项。

参加评选的单位填写集成电路产业联盟创新奖申报表（附件1）或推荐表（附件2），由单位负责人签字并加盖公章后，于2月5日前将纸质材料原件一式一份快递至联盟秘书处，同时将电子版材料发送至秘书处联系人邮箱。

具体参见附件：

- 1、首届集成电路产业联盟创新奖实施方案
- 2、附件1-集成电路产业联盟创新奖申报表
- 3、附件2-集成电路产业联盟创新奖推荐表

秘书处联系方式：

联系人：李振山

电 话：010-82997023 手 机：13810428215

邮 箱：lizhenshan@ictia.cn

地 址：北京市朝阳区北土城西路3号

集成电路产业技术创新战略联盟

2018年1月15日